

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一五年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國上海 — 2015年8月4日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一五年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零一五年第二季度主要財務指標

- 銷售額環比增加 3.7% 至 1.723 億美元，同比下降 2.6%。
- 毛利率增至 33.0%，高於上季度的 30.5% 及去年同期的 31.0%。
- 淨利潤達到 3,650 萬美元，環比增加 47.5%，同比增加 49.4%。

二零一五年第三季度指引

- 銷售收入預期與第二季度持平。
- 此外，毛利率預期將在 28% ~ 29% 之間。

“華虹半導體在二零一五年第二季度的業績表現穩固：

- 本季度銷售額與上季度相比增長了 3.7%，達到 1.723 億美元，主要由於市場對於我們所提供的多元化產品有着強勁需求，尤其是電子消費品市場中的微控制器產品和 LED 照明用芯片有明顯增長。
- 毛利率達到 33% 的歷史最高點，主要得益於高產能利用率和低折舊費用。

我們繼續看好未來全球半導體市場，並相信我們的戰略能使得我們從容應對任何近期的潛在市場波動。” 華虹半導體總裁兼執行董事王煜先生表示。

電話會議公告

日期：二零一五年八月五日

時間：上海時間上午十時

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或
<https://webcloud.webex.com.cn/webcloud-en/onstage/g.php?d=516070965&t=a>

電話	國際	+65 6713 5521
詳細：	中國	+86 800 870 0531
		+86 400 624 0406
	香港	+852 3018 6768
	臺灣	+886 277 031 751
	美國	+1 347 549 4095
	新加坡	+65 6713 5521

電話會議登入名： 89116558

密碼： HUAHONG

該電話會議廣播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿廣播後 6 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

二零一五年第二季度經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運資料除外)

	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第二季度 (未經審核)	同比
銷售收入	172,284	166,088	3.7 %	176,880	(2.6)%
銷售成本	(115,370)	(115,364)	-	(122,021)	(5.5)%
毛利	56,914	50,724	12.2 %	54,859	3.7%
毛利率	33.0%	30.5%	2.5 %	31.0%	2.0 %
經營開支	(30,354)	(23,793)	27.6 %	(25,345)	19.8 %
其他收入，淨額	6,318	5,630	12.2 %	2,072	204.9 %
稅前溢利	32,878	32,561	1.0 %	31,586	4.1 %
所得稅開支	3,645	(7,795)	(146.8)%	(7,140)	(151.1)%
期內溢利	36,523	24,766	47.5 %	24,446	49.4 %
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	36,523	24,766	47.5 %	24,446	49.4 %
非控制權益	-	-	-	-	-
持有人應佔每股盈利					
基本	0.04	0.02	100.0 %	0.03	33.33 %
攤薄	0.04	0.02	100.0 %	0.03	33.33 %
付運晶圓(仟片)	375	351	6.8%	377	(0.5)%
產能利用率 ¹	94.4%	96.1%	(1.7)%	97.6%	(3.2)%

- 銷售額為 1.723 億美元，環比增加 3.7%，同比下降 2.6%。
- 銷售成本為 1.154 億美元，與上季度持平，同比下降 5.5%。
- 毛利率為 33.0%，較上季度的 30.5% 上升了 2.5 個百分點，主要受益於高產能利用率和低折舊費用。
- 經營開支為 3,040 萬美元，比上季度的 2,380 萬美元增加了 27.6%，主要是由於 510 萬美元的設備減值計提。
- 其他收入，淨額為 630 萬美元，比上季度增加了 12.2%，主要是由於 (i) 利息收入的增加；(ii) 利息支出的減少。
- 所得稅開支比上季度下降了 146.8%，主要是基於公司公佈的最新股利分配政策，決定不予分配二零一三年第四季度及二零一四財年的利潤，故相應已計提的代扣代繳稅金 1,160 萬美元在本季度予以轉回。
- 期內溢利增至 3,650 萬美元，比上季度的 2,480 萬美元上升了 47.5%。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

銷售收入分析

按類別劃分的銷售收入	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
晶圓	97.5%	96.9%	97.0%
其他	2.5%	3.1%	3.0%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 本季度 97.5% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的銷售收入	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
中國 ²	56.1%	56.5%	54.8%
美國	19.0%	18.5%	22.3%
歐洲	8.4%	8.8%	8.2%
日本 ³	8.4%	7.7%	5.2%
亞洲 ⁴	8.1%	8.5%	9.5%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 中國區域仍是我們最大的市場，其貢獻的銷售收入佔我們本季度總銷售額的 56.1%。來自日本區域的銷售增長主要得益於日本客戶對我們微控制器產品的強勁需求。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的銷售收入	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
嵌入式非易失性存儲器	42.7%	46.1%	44.6%
分立器	20.2%	20.9%	19.1%
模擬與電源管理	18.6%	15.5%	15.1%
邏輯及射頻	13.0%	11.8%	14.9%
獨立非易失性存儲器	4.9%	4.6%	5.6%
其他	0.6%	1.1%	0.7%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 由於包括智慧卡類晶片以及微控制器產品在內的部分產品已經自成熟的 0.35 微米電可擦可編程隻讀存儲器技術向更先進的 90 納米嵌入式非易失性存儲技術轉移，公司決定從二零一五年第二季度的報告開始，之前歸類為“獨立非易失性存儲器”的部分使用 0.35 微米電可擦可編程隻讀存儲器技術的產品（身份證、部分微控制器產品、以及智慧卡類晶片）歸類為“嵌入式非易失性存儲器”更為適宜。關於此種分類對歷史記錄的影響，請參見附件一。
- 來自嵌入式非易失性存儲器產品的銷售額占本季度總銷售額的 42.7%，比上季度的 46.1% 下降 3.4 個百分點，主要由於對身份證芯片和 SIM 卡芯片需求減少，部分被對微控制器產品需求的增加所抵消。同時，模擬與電源管理的銷售額增長至占總銷售額的 18.6%，比上季度上升了 3.1 個百分點，主要來自對 LED 照明產品的需求增長。

² 包括香港。

³ 包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

⁴ 不包括中國及日本。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
0.13 μm 及以下	38.4%	37.1%	39.0%
0.15 μm 及 0.18 μm	18.2%	16.9%	20.5%
0.25 μm	2.0%	1.1%	0.7%
0.35 μm 及以上	41.4%	44.9%	39.8%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 來自 0.13 μm 及以下工藝技術節點產品的收入占本季度總銷售額的 38.4%，環比上升了 1.3 個百分點，主要由於對微控制器產品需求的強勁增長。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
電子消費品	57.7%	51.6%	51.2%
通訊	22.5%	26.7%	27.5%
工業及汽車	12.6%	13.2%	12.1%
計算機	7.2%	8.5%	9.2%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 電子消費品及通訊仍分別為我們最大及第二大的終端市場分佈，這兩類市場在本季度合計貢獻的銷售額占我們總銷售額的 80% 以上。
- 來自電子消費品的收入占本季度總銷售額的 57.7%，相比上季度的 51.6% 上升了 6.1 個百分點，主要來自於對 LED 照明和微控制器產品的強勁需求。來自通訊類產品的收入下降至占本季度總銷售額的 22.5%，相比上季度下降 4.2 個百分點，主要是對 SIM 卡芯片的需求減少。

產能⁵及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	二零一四年 第二季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	50	50	50
2 號晶圓廠	42	39	34
3 號晶圓廠	40	40	40
總估計月產能	132	129	124
產能利用率	94.4%	96.1%	97.6%

- 本季度晶圓產量比上季度有了更進一步的增長。
- 然而，由於本季度產能的增加，產能利用率從上季度的 96.1% 微幅下降至 94.4%。

⁵ 期末每月可製造晶圓片數，且為了可比，以 30 天計。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第二季度 (未經審核)	同比
付運晶圓	375	351	6.8%	377	(0.5)%

- 付運晶圓達到 375 仟片，比上季度的 351 仟片環比上升 6.8%。

經營開支分析

以千美元計	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第二季度 (未經審核)	同比
銷售及分銷費用	1,586	1,803	(12.0)%	1,772	(10.5)%
管理費用 ⁶	28,768	21,990	30.8 %	23,573	22.0 %
經營開支	30,354	23,793	27.6 %	25,345	19.8 %

- 經營開支環比上升 27.6%，同比上升 19.8%，主要由於本季度計提了 510 萬美元的設備減值。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第二季度 (未經審核)	同比
租金收入	3,432	3,191	7.6 %	3,169	8.3 %
利息收入	2,195	1,701	29.0 %	975	125.1 %
分佔一家聯營公司溢利	1,083	1,208	(10.3)%	-	100.0 %
財務費用	(1,981)	(2,210)	(10.4)%	(3,020)	(34.4)%
其他	1,589	1,740	(8.7)%	948	67.6 %
其他收入淨額	6,318	5,630	12.2 %	2,072	204.9 %

- 其他收入淨額環比上升 12.2%，主要由於 (i) 利息收入的增加； (ii) 利息支出的減少。

⁶管理費用包括確認為研發開支抵消項目的政府補助。

現金流量概要

以千美元計	二零一五年 第二季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	二零一四年 第二季度 (未經審核)	同比
經營活動所(用)得現金流量淨額	(6,639)	33,561	(119.8)%	45,130	(114.7)%
投資活動所用現金流量淨額	(197,582)	(116,647)	69.4 %	(23,733)	732.5 %
融資活動所用現金流量淨額	(21,636)	(2,196)	885.2 %	(22,844)	(5.3)%
外匯匯率變動影響淨額	1,417	(2,114)	(167.0)%	1,764	(19.7)%
現金及現金等價物(減少)增加淨額	(224,440)	(87,396)	156.8 %	317	(70901.3)%

- 經營活動所用現金流量淨額為 660 萬美元，環比下降 119.8%，其中 4,140 萬美元在本季度末被質押與開立信用證。
- 投資活動所用的現金流量淨額為 1.976 億美元，其中 7,330 萬美元用於購買銀行理財產品，5,310 萬美元用於定期存款，7,260 萬美元為設備投資支出，部分被 140 萬美元的利息收入抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額為 2,160 萬美元，為向銀行分期歸還的貸款本金及利息。

流動性概述

以千美元計	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
存貨	85,061	91,604
貿易應收款項及應收票據	118,615	111,054
預付款項、按金及其他應收款項	36,808	8,506
應收關聯方款項	37,541	43,152
其他金融資產	156,700	83,032
已抵押存款及定期存款	94,445	9,357
現金及現金等價物	334,937	559,377
流動資產總額	864,107	906,082
貿易應付款項	58,169	58,729
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	81,413	68,636
計息銀行及其他借款	62,096	81,543
政府補助	60,274	65,722
應付關聯方款項	17,361	21,508
應付所得稅	17,451	27,529
流動負債總額	296,764	323,667
淨營運資金	567,343	582,415
速動比率	2.6x	2.5x
流動比率	2.9x	2.8x

- 季度末存貨由上季度末的 9,160 萬美元減少至 8,510 萬美元，主要由於產成品周轉加快。
- 季度末預付賬款、按金及其他應收款項由上季度末的 850 萬美元增加至 3,680 萬美元，主要是本季度內對供應商預付款的增加。
- 季度末應收關聯方款項由上季度末的 4,320 萬美元減少至 3,750 萬美元，主要由於對關聯方的銷售額下降。
- 季度末其他金融資產由上季度末的 8,300 萬美元增加至 1.567 億美元，是由於向銀行購買了理財產品。
- 季度末已抵押存款及定期存款從上季度末的 940 萬美元增加至 9,440 萬美元，主要是由於本期定期存款和被質押的存款增加。
- 季度末其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 6,860 萬美元增加至 8,140 萬美元，主要是由於購買固定資產應付款的增加。
- 季度末計息銀行及其他借款從上季度末的 8,150 萬美元減少至 6,210 萬美元，是由於本季度分期償還了一筆銀行貸款。
- 季度末應付關聯方款項從上季度末的 2,150 萬美元下降至 1,740 萬美元，主要是由於 i) 確認了二零一五年第二季度的關聯方房屋租金；以及 ii) 本季度結算了經營租賃改良支出。
- 季度末應付所得稅由上季度末的 2,750 萬美元減少至 1,750 萬美元，是因為本季度支付了二零一四年度的所得稅。
- 季度末淨營運資金為 5.673 億美元，流動比率為 2.9；上季度末淨營運資金為 5.824 億美金，流動比率為 2.8。

資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
現金及現金等價物	334,937	559,377
已抵押存款及定期存款	94,445	9,357
其他金融資產	156,700	83,032
短期計息銀行借款	62,096	81,543
長期計息銀行借款	183,068	182,875
銀行借款總額	245,164	264,418
權益	1,528,960	1,485,433
資本負債比率 ⁷	(22.3)%	(26.1)%

資本開支概要

- 資本開支為 7,260 萬美元，較上季度的 3,480 萬美元增加，為產能擴充的結果。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

⁷ (銀行借款 - 現金及現金等價物 - 已抵押存款及定期存款 - 其他金融資產) / 總權益

華虹半導體有限公司
綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月	
	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
銷售收入	172,284	166,088
銷售成本	(115,370)	(115,364)
毛利	56,914	50,724
其他收入及收益	7,216	6,641
銷售及分銷費用	(1,586)	(1,803)
管理費用	(28,768)	(21,990)
其他費用	-	(9)
財務費用	(1,981)	(2,210)
分佔一家聯營公司溢利	1,083	1,208
稅前溢利	32,878	32,561
所得稅開支	3,645	(7,795)
期內溢利	36,523	24,766
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	36,523	24,766
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.04	0.02
攤薄	0.04	0.02
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656

華虹半導體有限公司
綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至	
	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	626,432	558,894
投資物業	191,702	190,809
預付土地租賃款項	23,855	23,923
無形資產	13,390	13,606
於聯營公司的投資	44,765	43,079
可供出售投資	230,715	229,641
長期預付款項	11,930	31,872
遞延稅項資產	7,179	8,637
非流動資產總額	1,149,968	1,100,461
流動資產		
存貨	85,061	91,604
貿易應收款項及應收票據	118,615	111,054
預付款項、按金及其他應收款項	36,808	8,506
應收關聯方款項	37,541	43,152
其他金融資產	156,700	83,032
已抵押存款及定期存款	94,445	9,357
現金及現金等價物	334,937	559,377
流動資產總額	864,107	906,082
流動負債		
貿易應付款項	58,169	58,729
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	81,413	68,636
計息銀行及其他借款	62,096	81,543
政府補助	60,274	65,722
應付關聯方款項	17,361	21,508
應付所得稅	17,451	27,529
流動負債總額	296,764	323,667
流動資產淨額	567,343	582,415
總資產減流動負債	1,717,311	1,682,876
非流動負債		
計息銀行及其他借款	183,068	182,875
遞延稅項負債	5,283	14,568
非流動負債總額	188,351	197,443
淨資產	1,528,960	1,485,433
權益和負債權益		
股本	1,550,164	1,550,164
儲備	(21,204)	(64,731)
權益總額	1,528,960	1,485,433

華虹半導體有限公司
綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	於六月三十日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
經營活動所(用)得現金流量		
稅前溢利	32,878	32,561
折舊及攤銷	17,919	19,844
應佔聯營公司溢利	(1,083)	(1,208)
營運資金的變動及其它	(56,353)	(17,636)
經營活動所(用)得現金流量淨額	(6,639)	33,561
投資活動所得現金流量:		
購買物業、廠房及設備項目	(72,551)	(34,764)
其他投資活動所用的現金流量	(125,031)	(81,883)
投資活動所用現金流量淨額	(197,582)	(116,647)
融資活動所用現金流量:		
償還銀行貸款	(19,628)	-
已付利息	(2,008)	(2,196)
融資活動所用現金流量淨額	(21,636)	(2,196)
現金及現金等價物減少淨額	(225,857)	(85,282)
外匯匯率變動影響淨額	1,417	(2,114)
期初現金及現金等價物	559,377	646,773
期末現金及現金等價物	334,937	559,377

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

傅文彪(董事長)
王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍堇

承董事會命
華虹半導體有限公司
傅文彪
董事長兼執行董事

中國 上海
二零一五年八月四日

附件 I - 按技術平臺劃分的銷售數量
(2011年 - 2014年)

更新的分類表

	2011年		2012年		2013年		2014年	
	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%
嵌入式非易失性存儲器	305.9	25.4%	280.9	24.0%	287.2	23.5%	383.5	27.4%
分立器	467.0	38.8%	469.6	40.1%	455.4	37.2%	495.8	35.4%
模擬與電源管理	121.0	10.1%	126.3	10.8%	183.9	15.0%	274.9	19.6%
邏輯及射頻	158.6	13.2%	190.4	16.3%	204.4	16.7%	172.0	12.3%
獨立非易失性存儲器	103.2	8.6%	68.6	5.9%	78.6	6.4%	65.2	4.7%
其他	46.7	3.9%	34.4	2.9%	13.2	1.2%	10.3	0.7%
合計	1,202.4	100.0%	1,170.2	100.0%	1,222.7	100.0%	1,401.8	100.0%

原來的分類表

	2011年		2012年		2013年		2014年	
	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%
嵌入式非易失性存儲器	267.2	22.2%	232.3	19.9%	268.1	21.9%	359.5	25.6%
分立器	467.0	38.8%	469.6	40.1%	455.4	37.2%	495.8	35.4%
模擬與電源管理	121.0	10.1%	126.3	10.8%	183.9	15.0%	274.9	19.6%
邏輯及射頻	158.6	13.2%	190.4	16.3%	204.4	16.7%	172.0	12.3%
獨立非易失性存儲器	141.9	11.8%	117.2	10.0%	97.7	8.0%	89.3	6.4%
其他	46.7	3.9%	34.4	2.9%	13.2	1.2%	10.3	0.7%
合計	1,202.4	100.0%	1,170.2	100.0%	1,222.7	100.0%	1,401.8	100.0%

差異

	2011年		2012年		2013年		2014年	
	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%	千晶圓	%
嵌入式非易失性存儲器	38.7	3.2%	48.6	4.2%	19.1	1.6%	24.0	1.7%
分立器	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
模擬與電源管理	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
邏輯及射頻	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
獨立非易失性存儲器	-38.7	-3.2%	-48.6	-4.2%	-19.1	-1.6%	-24.0	-1.7%
其他	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
合計	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

附件 I - 按技術平臺劃分的銷售收入
(2011年 - 2014年)

更新的分類表

	2011年		2012年		2013年		2014年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
嵌入式非易失性存儲器	238,033	39.0%	216,939	38.0%	221,373	37.9%	300,077	45.2%
分立器	121,468	19.9%	125,945	22.0%	114,117	19.5%	122,927	18.5%
模擬與電源管理	54,597	9.0%	56,930	10.0%	72,360	12.4%	103,220	15.5%
邏輯及射頻	99,522	16.3%	111,155	19.5%	119,628	20.5%	93,789	14.1%
獨立非易失性存儲器	71,151	11.7%	41,799	7.3%	49,147	8.4%	37,987	5.7%
其他	25,073	4.1%	18,712	3.2%	8,094	1.3%	6,586	1.0%
合計	609,844	100.0%	571,480	100.0%	584,719	100.0%	664,586	100.0%

原來的分類表

	2011年		2012年		2013年		2014年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
嵌入式非易失性存儲器	202,410	33.2%	175,378	30.7%	203,468	34.8%	277,814	41.8%
分立器	121,468	19.9%	125,945	22.0%	114,118	19.5%	122,927	18.5%
模擬與電源管理	54,597	9.0%	56,930	10.0%	72,360	12.4%	103,220	15.5%
邏輯及射頻	99,522	16.3%	111,155	19.5%	119,628	20.5%	93,789	14.1%
獨立非易失性存儲器	106,774	17.5%	83,360	14.6%	67,051	11.5%	60,250	9.1%
其他	25,073	4.1%	18,712	3.2%	8,094	1.3%	6,586	1.0%
合計	609,844	100.0%	571,480	100.0%	584,719	100.0%	664,586	100.0%

差異

	2011年		2012年		2013年		2014年	
	千美元	%	千美元	%	千美元	%	千美元	%
嵌入式非易失性存儲器	35,623	5.8%	41,561	7.3%	17,905	3.1%	22,263	3.3%
分立器	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
模擬與電源管理	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
邏輯及射頻	-	0.0%	-	0.1%	-	0.0%	-	0.0%
獨立非易失性存儲器	-35,623	-5.8%	-41,561	-7.3%	-17,905	-3.1%	-22,263	-3.3%
其他	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
合計	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

附件 I - 按技術平臺劃分的銷售收入
(2013年第1季度 - 2015年第2季度)

更新的分類表

	2013年第1季度		2013年第2季度		2013年第3季度		2013年第4季度		2014年第1季度		2014年第2季度		2014年第3季度		2014年第4季度		2015年第1季度		2015年第2季度	
	千美元	%																		
嵌入式非易失性存儲器	45,778	36.6%	55,224	35.2%	59,774	37.7%	60,596	42.0%	65,027	44.1%	78,803	44.6%	79,824	45.9%	76,423	46.0%	76,516	46.1%	73,487	42.7%
分立器	23,283	18.6%	33,139	21.2%	32,929	20.8%	24,766	17.2%	27,167	18.4%	33,842	19.1%	32,582	18.7%	29,337	17.7%	34,781	20.9%	34,868	20.2%
模擬與電源管理	14,255	11.4%	21,110	13.5%	20,498	12.9%	16,497	11.4%	18,902	12.8%	26,754	15.1%	30,486	17.5%	27,078	16.3%	25,805	15.5%	32,015	18.6%
邏輯及射頻	27,854	22.2%	28,466	18.2%	32,177	20.3%	31,130	21.6%	26,626	18.0%	26,380	14.9%	19,955	11.5%	20,828	12.5%	19,605	11.8%	22,424	13.0%
獨立非易失性存儲器	11,704	9.3%	16,106	10.3%	11,591	7.3%	9,746	6.7%	8,570	5.8%	9,840	5.6%	9,849	5.6%	9,727	5.9%	7,605	4.6%	8,514	4.9%
其他	2,376	1.9%	2,542	1.6%	1,540	1.0%	1,638	1.1%	1,283	0.9%	1,261	0.7%	1,306	0.8%	2,736	1.6%	1,776	1.1%	976	0.6%
合計	125,250	100.0%	156,587	100.0%	158,509	100.0%	144,373	100.0%	147,575	100.0%	176,880	100.0%	174,002	100.0%	166,129	100.0%	166,088	100.0%	172,284	100.0%

原來的分類表

	2013年第1季度		2013年第2季度		2013年第3季度		2013年第4季度		2014年第1季度		2014年第2季度		2014年第3季度		2014年第4季度		2015年第1季度		2015年第2季度	
	千美元	%																		
嵌入式非易失性存儲器	41,546	33.2%	50,173	32.0%	55,510	35.0%	56,240	39.0%	58,862	39.9%	72,543	41.0%	75,837	43.5%	70,573	42.5%	66,009	39.8%	69,965	40.6%
分立器	23,283	18.6%	33,139	21.2%	32,929	20.8%	24,766	17.2%	27,167	18.4%	33,842	19.1%	32,582	18.7%	29,337	17.7%	34,781	20.9%	34,868	20.2%
模擬與電源管理	14,255	11.4%	21,110	13.5%	20,498	12.9%	16,497	11.4%	18,902	12.8%	26,754	15.1%	30,486	17.5%	27,078	16.3%	25,805	15.5%	32,015	18.6%
邏輯及射頻	27,854	22.2%	28,466	18.2%	32,177	20.3%	31,130	21.6%	26,626	18.0%	26,380	14.9%	19,955	11.5%	20,828	12.5%	19,605	11.8%	22,424	13.0%
獨立非易失性存儲器	15,936	12.7%	21,157	13.5%	15,855	10.0%	14,102	9.7%	14,735	10.0%	16,099	9.1%	13,836	8.0%	15,577	9.4%	18,112	10.9%	12,036	7.0%
其他	2,376	1.9%	2,542	1.6%	1,540	1.0%	1,638	1.1%	1,283	0.9%	1,261	0.7%	1,306	0.8%	2,736	1.6%	1,776	1.1%	976	0.6%
合計	125,250	100.0%	156,587	100.0%	158,509	100.0%	144,373	100.0%	147,575	100.0%	176,880	100.0%	174,002	100.0%	166,129	100.0%	166,088	100.0%	172,284	100.0%

差異

	2013年第1季度		2013年第2季度		2013年第3季度		2013年第4季度		2014年第1季度		2014年第2季度		2014年第3季度		2014年第4季度		2015年第1季度		2015年第2季度	
	千美元	%																		
嵌入式非易失性存儲器	4,232	3.4%	5,051	3.2%	4,263	2.7%	4,356	3.0%	6,165	4.2%	6,260	3.5%	3,987	2.3%	5,850	3.5%	10,507	6.2%	3,522	2.0%
分立器	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
模擬與電源管理	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
邏輯及射頻	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
獨立非易失性存儲器	-4,232	-3.4%	-5,051	-3.2%	-4,263	-2.7%	-4,356	-3.0%	-6,165	-4.2%	-6,260	-3.5%	-3,987	-2.3%	-5,850	-3.5%	-10,507	-6.3%	-3,522	-2.0%
其他	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
合計	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%